

Intel X299 anticipato a giugno



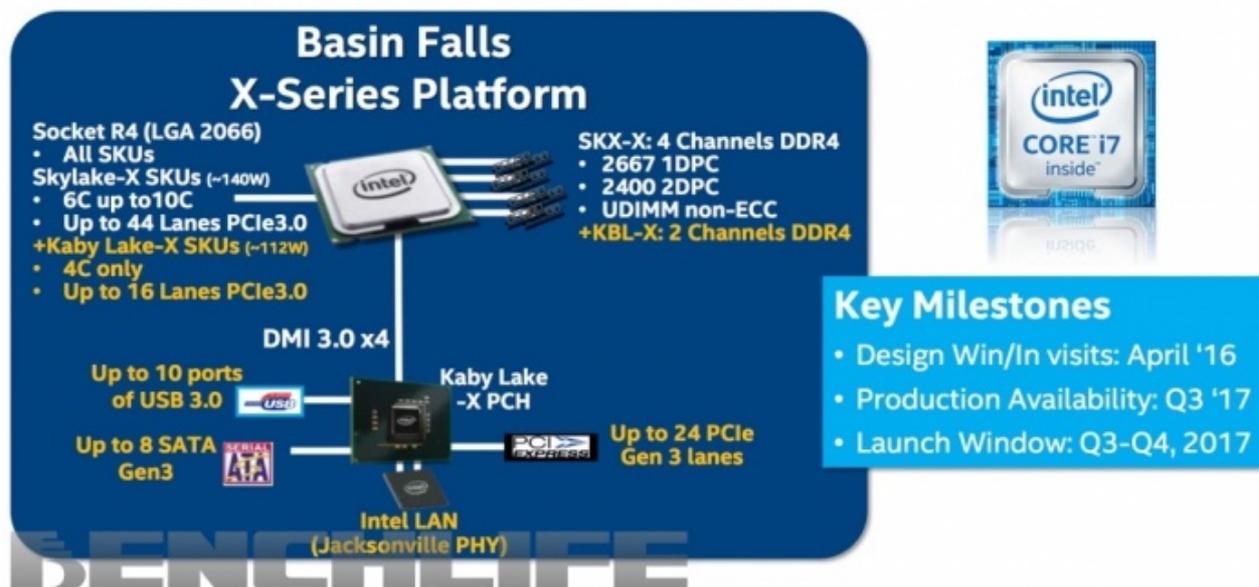
LINK (<https://www.nexthardware.com/news/processor-chipset/8016/intel-x299-anticipato-a-giugno.htm>)

Stesso socket LGA 2066 per le nuove CPU Skylake-X e Kaby Lake-X.



La nuova piattaforma HEDT X299 di Intel, nome in codice Basin Falls, non sarà presentata in agosto al Gamescom come tutti si attendevano, ma in anteprima a giugno durante il Computex di Taipei ed arriverà sugli scaffali subito dopo, questo, almeno, secondo [Benchlife.info \(https://benchlife.info/intel-x299-platform-might-launch-at-computex-04092017/\)](https://benchlife.info/intel-x299-platform-might-launch-at-computex-04092017/), generalmente molto attendibile.

Basin Falls X-Series Platform Overview



TDP di 140W per Skylake-X con 10, 8 e 6 core disponibili e di 112W per i quad core Kaby Lake-X, tutti con supporto a memorie DDR4 2666MHz in modalità quad channel per i primi e dual channel per i secondi.

Per quanto concerne le linee PCI-E integrate nella CPU si arriva sino a 44 per Skylake-X, mentre ci si ferma a sole 16 per Kaby Lake-X.

Piaccia o non piaccia Ryzen ha mescolato le carte in tavola costringendo Intel a correre ai ripari e, perché no, ad abbassare i prezzi (si spera).